



NEWS ANNOUNCEMENT

FOR IMMEDIATE RELEASE

※本リリースは 2020 年 12 月 8 日に発表されたリリースを翻訳したものです

**タワーセミコンダクター、5G アプリケーション向け先端アナログ IC 技術ソリューションを
ICCAD China 2020 で紹介**

幅広いアナログテクノロジープラットフォームで、中国市場の高まるニーズにフォーカス

ミグダル ハエメク、イスラエル、2020 年 12 月 8 日- 高付加価値のアナログ半導体ファンドリソリューションのリーダーである [タワーセミコンダクター\(NASDAQ/TASE:TSEM\)](#)は、本日、2020 年 12 月 10～11 日に中国の重慶国際会議センターで開催される ICCAD 2020 への参加を発表しました。このカンファレンス期間中、タワーセミコンダクター、中国オペレーション担当バイスプレジデントの Lei Qin が「5G アプリケーションにおける先進的アナログ IC ソリューション」について講演をします。タワーの世界クラスの RF & ハイパフォーマンスアナログプラットフォームと、中国そして世界で進化する 5G 市場のニーズに対応できるように設計された新しく開発された革新的なソリューションを紹介いたします。

講演日時:2020 年 12 月 11 日、午前 8 時 40 分～9 時（現地時間）

また、タワーの出展ブースでは、市場をリードする RF & ハイパフォーマンスアナログ、クラス最高のパワーマネジメント、最先端の CMOS イメージセンサそして Non-Imaging テクノロジーなど革新的な IC 設計、開発、製造における成長

する中国の顧客基盤のニーズに対応する幅広いアナログ技術の先端ソリューションを紹介します(ブース No. : ホール S2, No.061-062)。

タワーセミコンダクターのプロセス技術の詳細については、[こちら](#) をご覧になるか、info@towersemi.comまでお問い合わせください。

タワーセミコンダクターについて

タワーセミコンダクター株式会社(NASDAQ:TSEM,TASE:TSEM)は、高付加価値のアナログ半導体ソリューションのファンドリリーダーで、コンシューマー、産業機械、車載用、モバイル、インフラ、医療用、航空宇宙・防衛などの成長市場で集積回路(IC)の技術・製造プラットフォームを提供しています。タワーセミコンダクターは、長期的なパートナーシップと先端の革新的なアナログテクノロジーの提供を通じて、意義あるサステナブルインパクトを創造することに注力し、SiGe、BiCMOS、ミックスドシグナル/CMOS、RF CMOS、CMOS イメージセンサ、non-image sensor、パワーマネジメント(BCD および 700V)、MEMS など、カスタマイズが可能なプロセスプラットフォームを幅広く提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスのデザインイネーブルメントを提供し、IDM やファブレス企業向けには Transfer Optimization and development Process Services(TOPS:プロセス移管サービス)を提供しています。複数のファブを使ってサービスを提供するために、タワーセミコンダクターはイスラエルに 2 か所(150mm と 200mm)、米国に 2 か所(200mm)、TPSCo が保有する日本の 3 か所(200mm と 300mm)に生産拠点があります。詳細は www.towersemi.com をご覧ください。